



ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la formalización del contrato que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicadora:

- a) Organismo: **Ayto de Palencia.**
- b) Dependencia que tramita el expediente: **Servicio de Contratación.**
- c) Número de expediente: **290/2017**
- d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:
<http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570>

2.- Objeto del contrato:

- a) Tipo: **Contrato de Suministro**
- b) Descripción:
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE CIRCUITOS FITNESS EN VARIOS PARQUES DE LA CIUDAD.”

c) Lotes:

SI N° 2 NO

LOTE I	PARQUE HUERTAS DEL OBISPO
LOTE II	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

- d) CPV (Referencia de Nomenclatura): **37440000-4**
- e) Medio de publicación del anuncio de licitación:
- f) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

3.- Tramitación y procedimiento:

- a) Tramitación: **Ordinario**



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

Patrimonio y Contratación

b) Procedimiento: **Negociado sin Publicidad**

4.- Valor estimado del contrato:

5.- Presupuesto base de licitación:

		NETO	TOTAL
LOTE I	PARQUE HUERTAS DEL OBISPO	24.793,39 €	30.000,00 €
LOTE II	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	24.793,39 €	30.000,00 €
TOTAL		49.586,78 €	60.000,00 €

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: **11/05/2018**

d) Fecha de formalización del contrato:

LOTE I:	11/06/2018
LOTE II:	06/06/2018

e) Contratista:

LOTE I	PARQUE HUERTAS DEL OBISPO	IPLAY URBAN DESING, S.L.
LOTE II	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	LAPPSET ESPAÑA VR, S.L.

f) Importe o canon de adjudicación:

		NETO	TOTAL
LOTE I	PARQUE HUERTAS DEL OBISPO	24.610,69 €	29.778,93 €
LOTE II	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	24.791,76 €	29.998,03 €
TOTAL		49.402,45 €	59.776,96 €

g) Ventajas de la oferta adjudicataria:

- **Mayor diversidad y complementariedad de los elementos.**
- **Mejora en el plazo de garantía del circuito y del suelo.**
- **Mejora en la conservación y mantenimiento, en circuito y suelo.**
- **Mejor diseño y adaptación al entorno del circuito y suelo.**